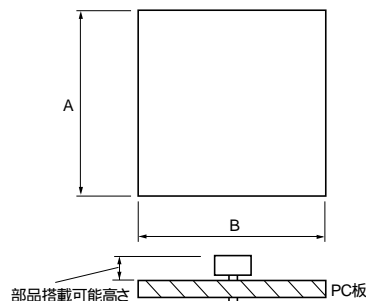


設計資料

HAケースとプリント基板でH.ICを作る場合（294ページ左側の場合）

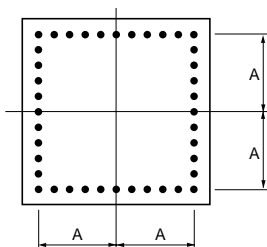
プリント基板のサイズ



ケース品番	プリント板の外形(A×B)	部品搭載可能高さ
HA-1-3	27.5×27.5	5.5
HA-1-4	37.5×37.5	5.5
HA-1-5	47.5×47.5	5.5
HA-1-6	57.5×57.5	5.5
HA-2-3	27.5×27.5	11.5
HA-2-4	37.5×37.5	11.5
HA-2-5	47.5×47.5	11.5
HA-2-6	57.5×57.5	11.5

H.IC用ピン（足）の位置

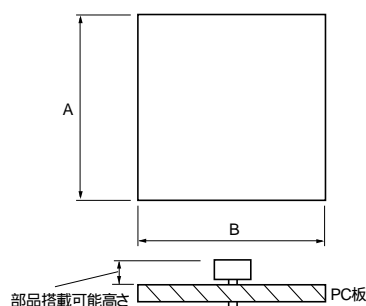
足（ピン）の位置はA寸法より内側に任意に並べて下さい。（ピンについては296ページを御参照下さい。）



ケース品番	A寸法以内
HA-1-3,HA-2-3	10.16
HA-1-4,HA-2-4	15.24
HA-1-5,HA-2-5	20.32
HA-1-6,HA-2-6	25.4

HBベースにプリント基板を搭載しHAケースをかぶせる場合（294ページ右側の場合）

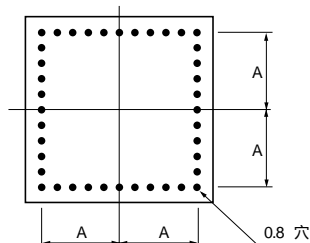
プリント基板のサイズ



ケース品番	プリント板の外形(A×B)	部品搭載可能高さ
HA-1-3	22.82×22.82	4.0
HA-1-4	32.98×32.98	4.0
HA-1-5	43.14×43.14	4.0
HA-1-6	53.3×53.3	4.0
HA-2-3	22.82×22.82	10.0
HA-2-4	32.98×32.98	10.0
HA-2-5	43.14×43.14	10.0
HA-2-6	53.3×53.3	10.0

H.IC用ピン（足）の位置

足の位置は必ず2.54mmピッチで下記の表の位置において下さい。（足の数は御希望のピン数で設計して下さい。）



ベース品番	A寸法
HB-3	10.16
HB-4	15.24
HB-5	20.32
HB-6	25.4

部品取付可能範囲はA - 2.54です。

使用上の注意

高温状態で使用される場合、密閉状態になりますと中の空気が膨張する為、ケースがふくれ上がりますので使用しないピン部に1ヶ所空気穴をあけて下さい。